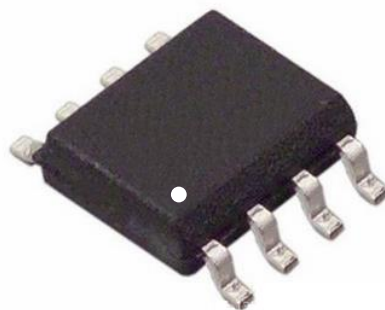


特点:

- 完全兼容“ISO 11898”标准;
- 内置过温保护;
- 过流保护功能;
- 显性超时功能;
- 静音模式;
- 未上电节点不干扰总线;
- 至少允许 110 个节点连接到总线;
- 高速 CAN, 传输速率可达到 1Mbps;
- 高抗电磁干扰能力;
- 提供 HVSON8 / DFN3*3-8, 小外形, 无引脚封装。

典型产品外形:



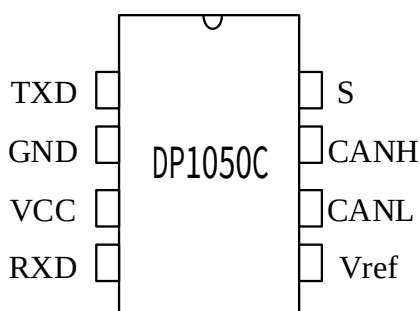
提供绿色环保无铅封装

描述

DP1050C 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片, 可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域, 速率可达到 1Mbps, 具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力。

参数	符号	测试条件	最小	最大	单位
供电电压	V_{CC}		4.5	5.5	V
最大传输速率	$1/t_{bit}$	非归零码	1		Mbaud
CANH、CANL 输入输出电压	V_{can}		-40	+40	V
总线差分电压	V_{diff}		1.5	3.0	V
环境温度	T_{amb}		-40	125	°C

引脚分布图



极限参数

参数	符号	大小	单位
电源电压	V_{CC}	-0.3~+6	V
MCU 侧端口	TXD,RXD,Vref,S	-0.3~ $V_{CC}+0.3$	V
总线侧输入电压	CANL, CANH	-40~40	V
6, 7 号引脚瞬态电压 见图 7	V_{tr}	-200~+200	V
存储工作温度范围		-55~150	°C
环境温度		-40~125	°C
焊接温度范围		300	°C

最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器件正常运作的, 器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性, 所有的电压的参考点为地。

引脚定义

引脚序号	引脚名称	引脚功能
1	TXD	发送器数据输入端
2	GND	地
3	VCC	供电电源
4	RXD	接收器数据输出端
5	Vref	参考电压输出
6	CANL	低电位 CAN 电压输入输出端
7	CANH	高电位 CAN 电压输入输出端
8	S	高速与静音模式选择, 低电平为高速

注: DFN3*3-8/HVSON8 封装, 背面的焊盘与芯片 GDN 引脚是相连的, 如需获得更好的散热性能, 可以将背面焊盘与 PCB 板合适的“地”相连。

总线发送器直流特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
CANH 输出电压 (显性)	$V_{OH(D)}$	$V_I=0V, S=0V,$ $R_L=60\Omega,$ 图 1、图 2	2.9	3.4	4.5	
CANL 输出电压 (显性)	$V_{OL(D)}$		0.8		1.5	
总线输出差分电压 (隐性)	$V_{O(R)}$	$V_I=3V, S=0V,$ $R_L=60\Omega,$ 图 1、图 2	2	2.5	3	V
总线输出差分电压 (显性)	$V_{OD(D)}$	$V_I=0V, S=0V,$ $R_L=60\Omega,$ 图 1、图 2	1.5		3	V
总线差分输出电压 (隐性)	$V_{OD(R)}$	$V_I=3V, S=0V,$ 图 1、图 2	-0.012		0.012	V
		$V_I=3V, S=0V,$ NO LOAD	-0.5		0.05	V
显性输出电压对称性	$V_{dom(TX)sym}$	$V_{dom(TX)sym}=V_{CC}-$ $V_{CANH}-V_{CANL}$	-400		400	mV
输出电压对称性	V_{TXsym}	$V_{TXsym}=V_{CANH}+$ V_{CANL}	$0.9V_{CC}$		$1.1V_{CC}$	V
共模输出电压	V_{OC}	$S=0V$, 图 8	2	2.5	3	V
显性隐性共模输出电压差	ΔV_{OC}			30		mV
短路输出电流	I_{OS}	CANH=-12V, CANL=open, 图 11	-105	-72		mA
		CANH=12V, CANL=open, 图 11		0.36	1	
		CANL=-12V, CANH=open, 图 11	-1	0.5		
		CANL=12V, CANH=open, 图 11		71	105	
隐性输出电流	$I_{O(R)}$	$-27V < CANH < 32V$ $0 < V_{CC} < 5.25V$	-2.0		2.5	mA

 (如无另外说明, $V_{CC}=5V \pm 10\%$, $Temp=T_{MIN} \sim T_{MAX}$, 典型值在 $V_{CC}=+5V$, $Temp=25^\circ C$)

总线发送器开关特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
传播延时 (低到高)	t_{PLH}	$S=0V$, 图 4	25	65	120	ns
传播延时 (高到低)	t_{PHL}		25	45	90	ns
差分输出上升延时间	t_r			25		ns
差分输出下降延时间	t_f			50		ns
从侦听模式到显性的使能时间	t_{EN}	图 7			1	us
显性超时时间	t_{dom}	图 10	300	450	700	us

(如无另外说明, $V_{CC}=5V \pm 10\%$, $Temp=T_{MIN} \sim T_{MAX}$, 典型值在 $V_{CC}=+5V$, $Temp=25^{\circ}C$)

总线接收器直流特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
正输入阈值	V_{IT+}	$S=0V$, 图 5		800	900	mV
负输入阈值	V_{IT-}		500	650		
比较器阈值迟滞区间	V_{HYS}		100	125		
高电平输出电压	V_{OH}	$IO=-2mA$, 图 6	4	4.6		V
低电平输出电压	V_{OL}	$IO=2mA$, 图 6		0.2	0.4	V
掉电时总线输入电流	$I_{(OFF)}$	CANH or CANL=5V, Other pin=0V		165	250	uA
CANH、CANL 对地的输入电容	C_I			13		pF
CANH、CANL 差分输入电容	C_{ID}			5		pF
CANH、CANL 输入电阻	R_{IN}	TXD=3V, $S=0V$	15	30	40	$K\Omega$
CANH、CANL 差分输入电阻	R_{ID}		30		80	$K\Omega$
RI(CANH)、RIN(CANL)失配度	RI_{match}	CANH=CANL	-3%		3%	
共模电压范围	V_{COM}		-12		12	V

(如无另外说明, $V_{CC}=5V \pm 10\%$, $Temp=T_{MIN} \sim T_{MAX}$, 典型值在 $V_{CC}=+5V$, $Temp=25^{\circ}C$)

总线接收器开关特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
传播延迟 (低到高)	tPLH	S=0V or VCC, 图 6	60	100	130	ns
传播延迟 (高到低)	tPHL		45	70	90	ns
RXD 信号上升时间	tr			8		ns
RXD 信号下降时间	tf			8		ns

(如无另外说明, $V_{CC}=5V \pm 10\%$, $Temp=T_{MIN} \sim T_{MAX}$, 典型值在 $V_{CC}=+5V$, $Temp=25^{\circ}C$)

器件开关特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
环路延迟 1, 驱动器 输入到接收器输出, 隐性到显性	Td(LOOP1)	图 9, S=0V	90		190	ns
环路延迟 2, 驱动器 输入到接收器输出, 显性到隐性	Td(LOOP2)		90		190	ns

(如无另外说明, $V_{CC}=5V \pm 10\%$, $Temp=T_{MIN} \sim T_{MAX}$, 典型值在 $V_{CC}=+5V$, $Temp=25^{\circ}C$)

过温保护

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
过温关断	Tj(sd)			160		$^{\circ}C$

TXD 引脚特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
TXD 端口高电平输入 电流	I _{IH} (TXD)	V _I =VCC	-2		2	μA
TXD 端口低电平输入 电流	I _{IL} (TXD)	V _I =0	-50		-10	μA
VCC=0V 时, TXD 的 电流	I _O (off)	VCC=0V, TXD=5V			1	μA

输入高电平下限	V_{IH}		2		$V_{CC}+0.3$	V
输入低电平上限	V_{IL}		-0.3		0.8	V
TXD 端口悬空电压	TXD_O		H			logic

(如无另外说明, $V_{CC}=5V \pm 10\%$, $Temp=T_{MIN} \sim T_{MAX}$, 典型值在 $V_{CC}=+5V$, $Temp=25^{\circ}C$)

参考电压输出

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
参考输出电压	V_{ref}	$-50\mu A < I_O < 50\mu A$	$0.4V_{CC}$		$0.6V_{CC}$	V

(如无另外说明, $V_{CC}=5V \pm 10\%$, $Temp=T_{MIN} \sim T_{MAX}$, 典型值在 $V_{CC}=+5V$, $Temp=25^{\circ}C$)

供电电流

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
静音模式功耗	I_{CC}	$S=V_{CC}, V_I=V_{CC}$		6	10	mA
显性功耗		$V_I=0V, S=0V$, $LOAD=60\Omega$		50	70	mA
隐性功耗		$V_I=V_{CC}, S=0V$, NO LOAD		6	10	mA

(如无另外说明, $V_{CC}=5V \pm 10\%$, $Temp=T_{MIN} \sim T_{MAX}$, 典型值在 $V_{CC}=+5V$, $Temp=25^{\circ}C$)

功能表

表 1 CAN 收发器真值表

V_{CC}	$TXD^{(1)}$	$S^{(1)}$	$CANH^{(1)}$	$CANL^{(1)}$	BUS STATE	$RXD^{(1)}$
4.5V~5.5V	L	L (或浮空)	H	L	显性	L
4.5V~5.5V	H (或浮空)	X	$0.5V_{CC}$	$0.5V_{CC}$	隐性	H
4.5V~5.5V	X	H	$0.5V_{CC}$	$0.5V_{CC}$	隐性	H
$0 < V_{CC} < 4.5V$	X	X	$0V < V_{CANH} < V_{CC}$	$0V < V_{CANL} < V_{CC}$	隐性	X

(1) H=高电平; L=低电平; X=不关心

表 2 驱动器功能表

INPUTS		OUTPUTS		Bus State
TXD ⁽¹⁾	S ⁽¹⁾	CANH ⁽¹⁾	CAL ⁽¹⁾	
L	L (或浮空)	H	L	Dominate (显性)
H (或浮空)	X	Z	Z	Recessive (隐性)
X	H	Z	Z	Recessive (隐性)

(1) H=高电平; L=低电平; Z=高阻; X=不关心

表 3 接收器功能表

$V_{ID}=CANH-CANL$	RXD ⁽¹⁾	Bus State
$V_{ID} \geq 0.9V$	L	Dominate (显性)
$0.5 < V_{ID} < 0.9V$	?	?
$V_{ID} \leq 0.5V$	H	Recessive (隐性)
Open	H	Recessive (隐性)

(1) H=高电平; L=低电平; ? =不确定

测试电路

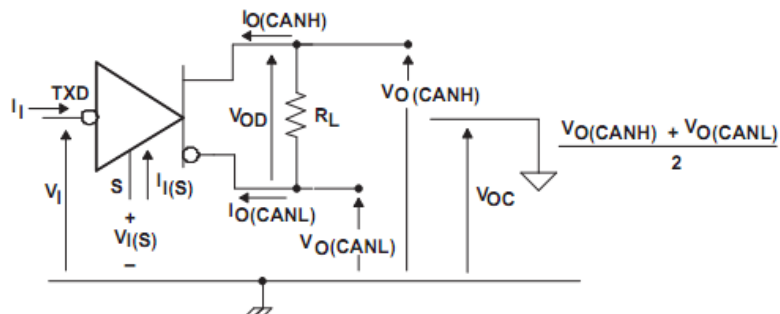


图 1 驱动器电压、电流测试定义

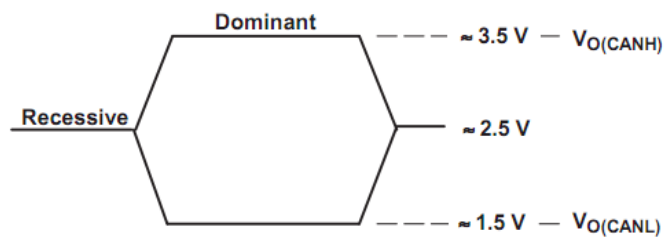


图 2 总线逻辑电压定义

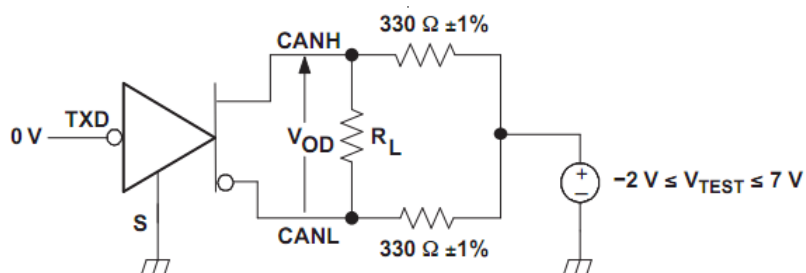


图 3 驱动器 V_{OD} 测试电路

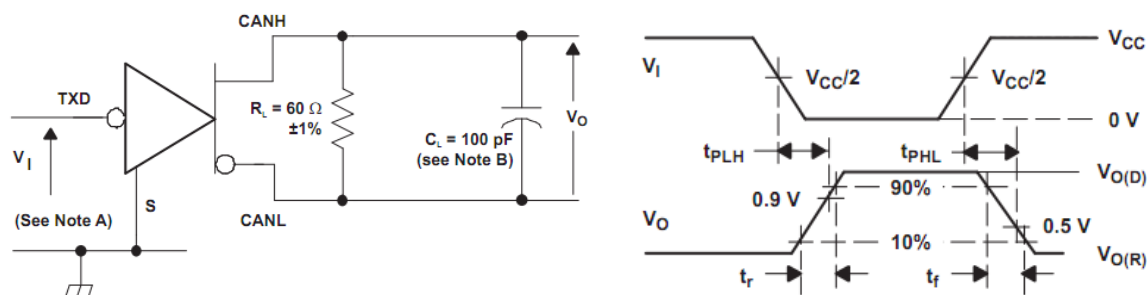


图 4 驱动器测试电路与电压波形

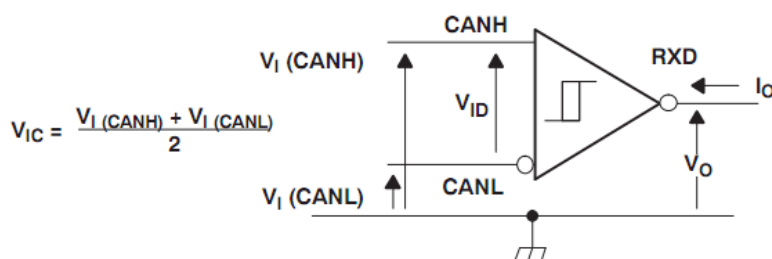
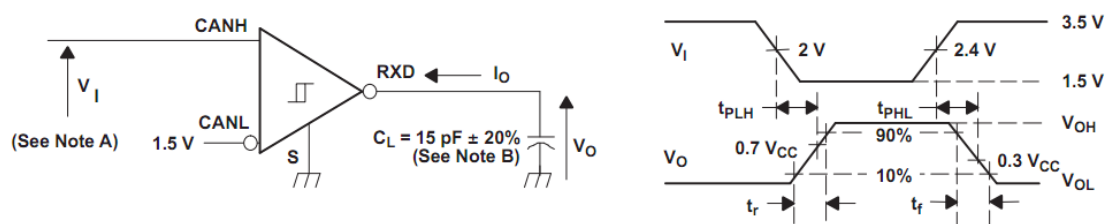
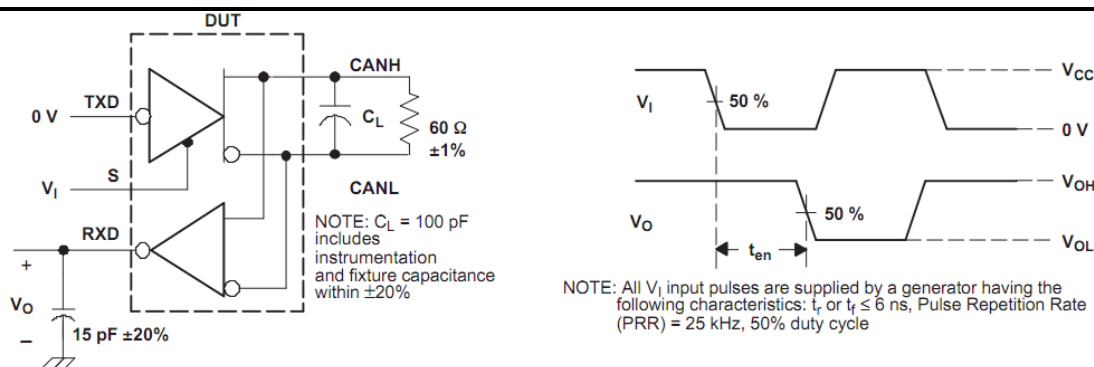


图 5 接收器电压与电流定义


 A、输入脉冲产生器特点: $PRR \leq 125KHz$, 50% 占空比, $t_r < 6ns$, $t_f < 6ns$, $Z_o = 50\Omega$

B、CL 包括仪器与固定电容, 误差在 20% 以内。

图 6 接收器测试电路与电压波形


 图 7 t_{EN} 测试电路与电压波形

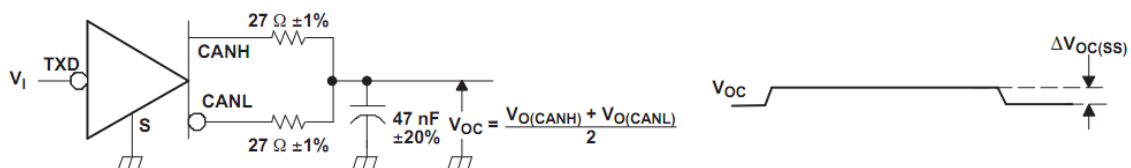


图 8 共模输出电压测试与波形

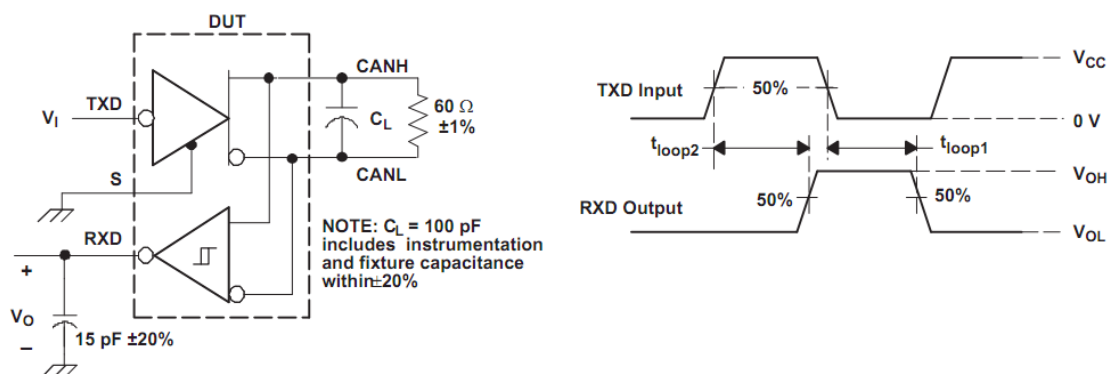
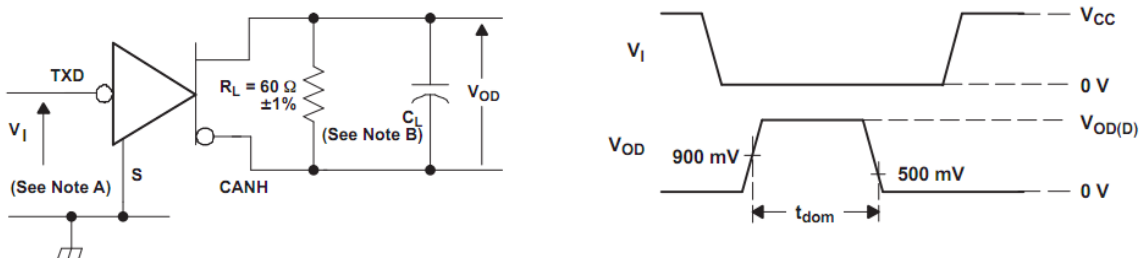

 图 9 $t_{(LOOP)}$ 测试电路与波形


图 10 显性超时测试电路与波形

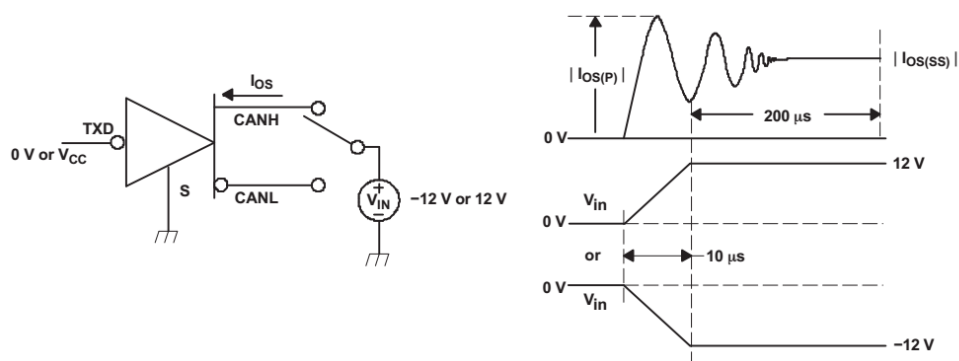


图 11 驱动器短路电流测试电路与波形

说明

1 简述

DP1050C 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片, 可应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域, 速率可达到 1Mbps, 具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力, 完全兼容“ISO 11898”标准。

2 短路保护

DP1050C 的驱动级具有限流保护功能, 以防止驱动电路短路到正和负电源电压, 发生短路时功耗会增加, 短路保护功能可以保护驱动级不被损坏。

3 过温保护

DP1050C 具有过温保护功能, 过温保护触发后, 驱动级的电流将减小, 因为驱动管是主要的耗能部件, 电流减小可以降低功耗从而降低芯片温度。同时芯片的其它部分仍然保持正常工作。

4 显性超时功能

如果引脚 TXD 因硬件和(或)软件应用故障而被强制为永久低电平, 内置的 TXD 显性超时定时器电路可防止总线线路被驱动至永久显性状态(阻塞所有网络通信)。定时器由引脚 TXD 上的负沿触发。

如果引脚 TXD 上的低电平持续时间超过内部定时器值(t_{dom}), 发送器将被禁用, 驱动总线进入隐性状态。定时器通过引脚 TXD 上的正边沿复位。

5 控制模式

控制引脚 S 允许选择两种工作模式:

高速模式或静音模式。

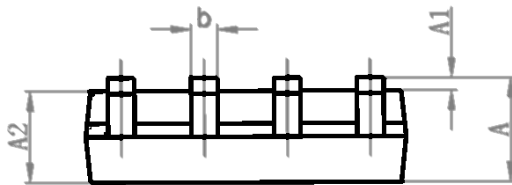
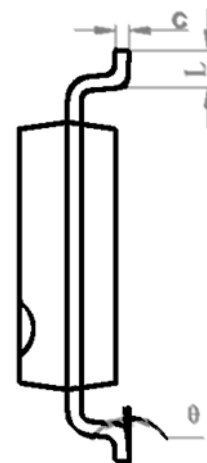
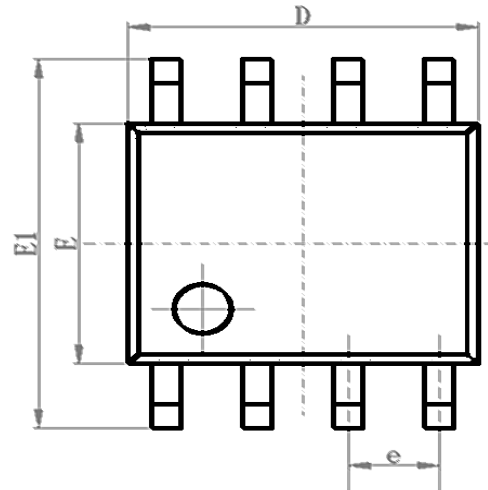
高速模式是正常工作模式, 通过将引脚 S 接地来选择。如果引脚 S 未连接, 则它是默认模式。但是, 为了确保仅使用高速模式的应用中的 EMI 性能, 建议将引脚 S 接地。

在静音模式下, 发射器被禁用。所有其他 IC 功能继续运行。静音模式通过将引脚 S 连接到 VCC 来选择, 并可用于防止由于 CAN 控制器失控而导致的网络通信阻塞。

SOP8 外形尺寸

封装尺寸

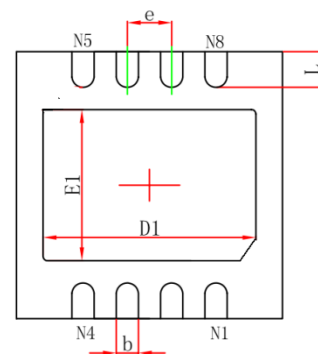
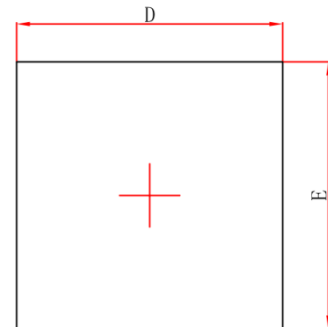
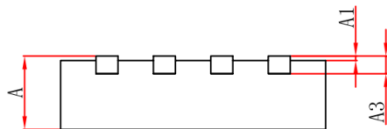
符号	最小值/mm	典型值/mm	最大值/mm
A	1.50	1.60	1.70
A1	0.1	0.15	0.2
A2	1.35	1.45	1.55
b	0.355	0.400	0.455
D	4.800	4.900	5.00
E	3.780	3.880	3.980
E1	5.800	6.000	6.200
e		1.270BSC	
L	0.40	0.60	0.80
c	0.153	0.203	0.253
θ	-2°	-4°	-6°



HVSON8 / DFN3*3-8 外形

封装尺寸

符号	最小值/mm	典型值/mm	最大值/mm
A	0.700		0.900
A1	0.000	0.02	0.050
A3	0.203 REF		
D	2.900	3.000	3.100
E	2.900	3.000	3.100
D1	2.200	2.3	2.400
E1	1.400	1.5	1.600
b	0.2	0.25	0.33
e	0.650 TYP		
L	0.250		0.575


订购信息

订购代码	温度	封装
DP1050C	-40°C~125°C	SOP8
DP1050 CK	-40°C~125°C	HVSON8 / DFN3*3-8, 小外形, 无引脚

SOP8 编带式包装为 2500 颗/盘, HVSON8 / DFN3*3-8, 小外形, 无引脚封装为 5000 颗/盘。